

公募案内（助教）

所属	科学技術創成研究院 未来産業技術研究所				
職名	助教				
人数	1 名				
専門分野	IoT・センサ・バイオメディカル向けエレクトロニクス				
職務内容	・集積回路をベースとする新規 IoT・センサ・バイオメディカル向けエレクトロニクス技術の創出に関する研究活動 ・研究室における大学院および学士課程学生の研究指導 ・電気電子系学士課程の日本語での演習・実験指導				
応募資格	・博士の学位を有すること、あるいは取得見込みであること。 ・CMOS 集積回路設計および半導体デバイス工学の少なくとも一方に関連する研究実績があることが望ましい。				
勤務予定地	大岡山キャンパス（最寄り駅：大岡山）				
勤務時間等	専門業務型裁量労働制（みなし勤務時間：1 日 7 時間 45 分、週 38 時間 45 分）				
任期	任期有り：5 年以内（再任 1 回：5 年以内）				
試用期間	6 ヶ月				
給与	年俸制※を適用する。 ※「退職手当一括支給型年俸制」 （本学退職手当一括支給型年俸制職員賃金規則による。） 年俸額は現行規則に基づき、採用初年度は標準の値を参考に、次年度以降は評価次第となります。なお、退職手当は、退職時に別途支給されます。 ●参考年俸額（規則上の金額例示であり、実績額ではありません） ＜助教（博士修了後すぐ採用）＞ <table border="0"> <tr> <td>標準：500 万円</td> <td rowspan="3">} 評価により 変動します</td> </tr> <tr> <td>最低：480 万円</td> </tr> <tr> <td>最高：560 万円</td> </tr> </table>	標準：500 万円	} 評価により 変動します	最低：480 万円	最高：560 万円
標準：500 万円	} 評価により 変動します				
最低：480 万円					
最高：560 万円					
社会保険等	厚生年金、共済（短期）、雇用保険、労災保険				
雇用主	国立大学法人東京工業大学長※ ※令和 6 年秋に予定している東京医科歯科大学との統合以降の着任となった場合には、統合後の機関の長となります。				
着任予定	令和 6 年 9 月 1 日以降、できるだけ早い時期				
応募締切	令和 6 年 5 月 31 日（金）必着				
選考方法	書類審査ならびに面接 書類選考の後、面接、セミナー等をお願いする場合があります。				

	対面で実施する面接等に伴う旅費等の経費は自己負担をお願いします。
応募書類	(1) 履歴書（指定様式）（高卒以上の学歴、職歴、賞罰歴、電子メールアドレス） (2) 業績調書：①学術論文（査読有）、②国際会議論文、③その他、等に分 類/基調講演や招待講演は明記/学術論文と国際会議論文の被引用数 （Citation）とそれらをまとめたh指数（h-Index）を、使用したデータベ ース名*とともに付記 *Google Scholar Citations, Scopus, Web of Science または Inspire (3) 主要原著論文別刷り 3 編以内 (4) 獲得実績がある場合には、競争的研究資金及び外部研究資金の獲得実績 （科学研究費補助金、受託研究費、その他の競争的資金に分類/名称、課題 名、研究期間、総額、代表・分担、分担額（研究代表者でない場合は明記）） (5) 研究・教育に関する実績ならびに着任後の研究構想（書式任意、合わせ て A4 用紙 2 ページ程度、新規 IoT・センサ・バイオメディカル向けエレクト ロニクス技術のいずれかの研究活動に関する研究構想に言及ください） (6) 参考意見を伺える方（2 名）の氏名、所属、および連絡先 (7) 応募者情報ファイル：本案内とともに配布する Excel ファイルに記入し たもの
書類提出方法	JREC-IN Portal Web 応募 【注意】PDF 形式の必要書類と応募者情報の Excel ファイルを JREC-IN 募集 項目よりアップロードしてください
問合せ先	所属：科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 氏名：教授 徳田 崇 連絡先 E-mail: tokuda@ee.e.titech.ac.jp
その他	(1) 応募書類等の返却はしません。応募書類に含まれる個人情報 は国立大学法 人東京工業大学の定めに従い、本人事選考にのみ使用し、他の目的には一切 使用しません。 (2) 東京工業大学では、多彩な人材を確保し、大学力・組織力を高めるため、 全ての研究分野において外国人や女性の参画する均等な機会を確保します。 (3) 敷地内禁煙（ただし、屋外指定箇所に喫煙場所設置） (4) 外為法に基づく特定類型該当性の確認あり (5) 令和 6 年秋を予定している東京医科歯科大学との統合により、新大学にお いては労働条件変更の可能性があります。 (6) その他公募に関する事項は下記ページをご参照ください。 https://www.hyoka.koho.titech.ac.jp/eprd/recently/koubo/koubo.php